

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/hlinkov-lepic-pska-izolace-emi-5cm-50mm-40m-do-bga-p-3035.html>



Hliníková lepicí páska - izolace EMI 5cm 50mm 40m do BGA

Včetně DPH	158 Kč
Bez DPH	130 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	88 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00014069

Popis produktu

Hliníková lepicí páska - izolace EMI 5cm 50mm 40m do BGA

Výhody produktu

- tepelná ochrana
- stínění krytu (EMI)
- vybití elektrických nábojů

Popis

Hliníková páska s lepidlem může být použita mimo jiné k termické ochraně součástek při pájení horkým vzduchem nebo infračervení. Používá se také pro stínění krytů elektronických a elektrotechnických zařízení. Poskytuje také dobrou tepelnou izolaci elektromagnetického pole a závady s ním spojené (EMI).
Může také sloužit jako jakékoliv uzemnění k vybíjení elektrických a elektrostatických nábojů v el. zařízení. Má vynikající plastické vlastnosti, což usnadňuje montáž.

Specifikace

Délka	40m
Šířka	50mm
Tloušťka	0,08mm